Japanese Patent Unexamined Publication Gazette; Japanese Patent Laid-open No. $Sh\overline{0}$ 62 - 127043 laid open for public inspection on June 9, 1987

Title of the Invention; An ultrasonic stone fragmentation apparatus Japanese Patent Application No. 267764/1985

Filed on November 28, 1985

An ultrasonic stone fragmentation apparatus having a plurality of ultrasonic stone fragmentation probes each having an ultrasonic transducer and an oscillation transmission member for transmitting ultrasonic oscillation generated in the ultrasonic transducer to a stone, wherein the apparatus is provided with a means for independently controlling the phase of the oscillation period of the ultrasonic transducer.

®日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 127043

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)6月9日

A 61 B 17/22

330

6761-4C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

69発明の名称

超音波砕石装置

②特 願 昭60-267764

②出 願 昭60(1985)11月28日

⑫発 明 者 内 山

育 樹

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オリンパス光学工業

株式会社内

⑪出 願 人 オリンパス光学工業株

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号

式会社

②代理人 并理士坪井 淳 外2名

剪細 暫

1. 発明の名称

超音波砕石装置

2.特許請求の範囲

(1) それぞれ超音波振動子とこの超音波振動子で発生した超音波振動を結石に伝える振動伝達部材とを有してなる複数の超音波砕石プローフを備え、上配超音波振動子の振動周期の位相を独立に制御する手段を設けたことを特徴とする超音波砕石装置。

(2) 上記各超音波 み石 プローブを 務脱自在に 速結してあることを特徴とする 特許請求の 範囲 第1項に記載の超音波 砕石装置。

3、発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は超音波を利用して生体腔内に生じた 結石を破砕する超音波砕石装置に関する。

〔従来の技術〕

超音波を利用して生体腔内の結石を破砕する 翻音波砕石装置はたとえば独特公開番号 2.0 5 3.9 8 2 号において示されるようにランシュパン型振動子で発生させた超音波振動が振動伝達杆を通じて結石に伝える構成になっている。

[発明が解決しようとする問題点]

上記従来の装置では振動子で発生させた単一の超音波振動を振動伝達杆を介して結石に伝えるだけであるため、たとえば結石が比較的硬い場合には砕石力が不足し、確実に砕石することができないという問題があった。

本発明は上記問題点に着目してなされたもので、その目的とするところは硬いなど特殊な結石の場合でも安全かつ確実に砕石することができる超音波砕石装置を提供することにある。

[問題点を解決するための手段および作用]

上記問題点を解決するために本発明はそれぞれ超音放振動子と超音放振動を結石に伝える振動伝達部材を有してなる複数の超音波砕石プロープを備え、その超音放振動子の振動子の振動 周期の位相を独立に制御する手段を設けた超音 **波砕石装置である。**

そして、上記超音波砕石プローブを同時に使用するとともに超音波振動子の振動周期を制御して最も効率的を状況に設定し、砕石能力を高めることができる。

〔 爽施 例 〕

第1図ないし第4図は本考案の第1の実施例を示すものである。

第1図はその超音波の石装置」を示って 2と第2の超音波の石では、とが 2と第2の超音波の石では、とが の超音波の石ででは、とが の超音波の石では、とのでは、 のがでは、このでは、このでは、 ののでは、このでは、 ののでは、 ののでで、 のので、

砕石プロープ 3 が 着脱 自在に 連結されるように たっている。そして、この第2の超音波砕石プ ロープ3は第1の超音波砕石プロープ3と同様 に把持部24のケース25内には第2のランシュ パン型振動子26が設置されている。また、と の第2のランシュパン型振動子26も同様に圧 世界子27、電極28、ホーン29、後部金禺 プロック30、ポルト31およびナット32な どからなり、その電極28には第2の電源コー ド33が接続されている。また、ホーン29は 外装キャップ34により非接触状態で覆われて いる。さらに、ホーン29の先端には金属製機 状体からなる第2の振動伝達部材35が連結さ れている。との第2の振動伝達部材35は上記 連結部材20内かよび第1の超音波砕石プロー プ2の通孔19をそれぞれ貫通して同じく第1 の超音波砕石プロープ2の第1の振動伝達部材 1 1の内部に挿通されている。そして、第1 か よび第2の振動伝達部材17、35の先端は第 2 図 (A) , (B) , (C) のいずれかの位置関係に設定さ

ット 1 3 により締結されている。また、上記電 極 9 は第 1 の電源コード 1 4 に接続されている。

上記ホーン10はケース6の前端にねじ込み 固定された外装キャップ15により非接触状態 で優われている。このホーン10の先端部は外 装キャップ15の内面に設けた弾性0リング16 により支えられている。さらに、ホーン10の 先端には挿入部5を構成する金属製ペイプから なる第1の振動伝達部材17が連結されていて、 これによりホーン10で増幅した超音波振動を 伝達するようになっている。

また、第1の振動伝達部材 1 7 の内孔 1 8 は上記ホーン 1 0 および ** ルト 1 2 にわたり 貫通 する通孔 1 9 に連通している。 この通孔 1 9 の後端はケース 6 の後端に取着固定した中空の連結部材 2 0 に連結されている。 この連結部材 2 0 の側壁には吸引用口金 2 1 が設けられている。 そして、この吸引用口金 2 1 には吸引チュープ 2 2 を介して吸引ポンプ 2 3 が連結されている。

との連結部材 2 1 には前述した第 2 の超音波

れる。

をお、連結部材20にはその外端部分と第2 の振動伝達部材32との間をシールする弾性パッキング36が設けられ、また、第2の振動伝達部材32は第2の超音波砕石プロープ3の外装キャップ34の内面に設けた弾性0リング37により支えられている。

また、上記連結部材20の外端部分には第2 の超音波砕石プロープ3を取り外したときにキャップ38が被嵌され、その開口を閉籍するよう になっている。

一方、上記第1かよび第2の電源コード14、33は電源装置39に接続されていて、これにより制御された駆動信号を各振動子7、26に印加するようになっている。この電源装置39にはその各振動子7、28に印加する信号を制御する回路40が組み込まれている。これは第3四で示すように1つの発振回路41に2個のアンプ42、43で増船した駆動信号をそれぞ

れ対応する超音波砕石プローブ2 、3 における 田助子 7 、2 6 に印加するようになっている。 さらに、発振回路 4 1 と アンプ 4 3 と の間には 遅延回路 4 4 が接続されているとともに、そせの 遅延回路 4 4 は制御回路 4 5 により調節を れる。また、この制御回路 4 5 は電源装置 3 9 の前面に設けた操作され、この操作状況はモニタ 4 7 により操作され、この操作状況はモニタ 4 8 によって表示されるようになっている。

次に、上記超音波砕石装置 1 の作用について 説明する。

選延回路44を作動させない場合、発掘回路41から発掘した信号はそれぞれアンプ42,43で増幅され、第1および第2の超音放砕石プロープ2,3ではそれぞれの振動子7,26が同じ周波数で振動する。そして、第1図で示すように各超音波砕石プロープ2,3の並列した第1なよび第2の振動伝達部材17,35の先端に結石49を押し当てると、この結石49に

を被嵌してその第1の超音波砕石プロープ2を 単独で使用する。

第 5 図は本発明の第 2 の実施例を示すものである。

この実施例は第1の超音波砕石プローブ2の 把持部4内を空間51として、この空間51内 第2の超音波砕石プローブ3の第2の超音波振動子26を収納設備した。したがって、この実 施例によれば、超音波砕石装置1の全体を小形 化できる。

なお、第2の超音波砕石プロープ3の先端部は第6図で示すように球状または第7図で示す ように尖った形状としてもよい。

(発明の効果)

以上説明したように本発明によれば、少なくとも一方の超音波砕石プロープの振動周期を独立して制御できるので、結石の状態に応じて最も砕石力のある位相状態に設定でき、各種結石を容易かつ確実に砕石できる。

超音波振動が加わり砕石する。 このとき並列に 設けた一対の振動伝達部材 1 7 , 3 5 によりそれぞれ振動を加えるので、より強い砕石力を発揮する。

なお、第1の超音放砕石プローブ2だけで充分に砕石できるような場合には連結部材20から第2の超音放砕石プローブ3を外して引き抜く。そして、その連結部材20にキャップ38

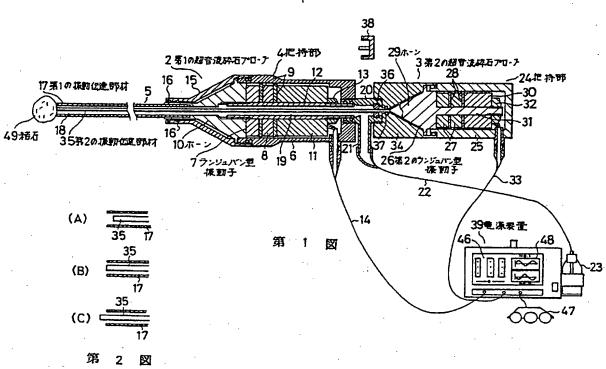
4. 図面の簡単な説明

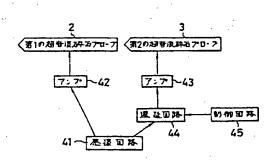
第1図は第1の実施例の部音波砕石装置の側断面図、第2図(A),(B),(C)はそれぞれ各振動伝達部材の先端の位置関係を示す図、第3図は第1の実施例における電気回路の系統図、第4図(A),(B),(C),(D)はそれぞれ振動波形を示す説明図、第5図は第2の実施例の超音波砕石装例の側断面図、第6図および第7図はそれぞれ振動伝達部材の先端部の側断面図である。

1 … 超音波砕石装置、2 … 第 1 の超音波砕石 プロープ、3 … 第 2 の超音波砕石プロープ、7 , 2 6 … 振動子、1 7 , 3 5 … 振動伝達部材、39 … 電源装置、4 4 … 遅延回路。

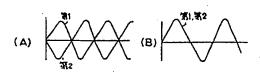
出願人代理人 弁理士 坪 井 淳

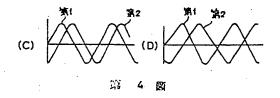


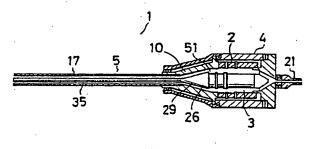




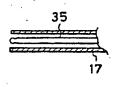
25 3 **8**9



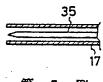




第 5 図



第 6 図



第 7 図

手統補正書

7. 補正の内容

・明細書第4頁最下行目の「21」を「20」

61.9.-4 昭和 年 月 日 に 附正する。

烈 田 明 雄 殿 特許庁長官

1. 事件の表示

特斯昭60-267764号

2. 発明の名称

超音波碎石装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

(037) オリンパス光学工業株式会社

4. 代 理 人

東京都千代田区霞が関3丁目7番2号 UBEビル

〒 100 電話 03 (502) 3181 (人代表)

(6881) 弁理士

5. 自発補正

6. 補正の対象

明 細